

(12) पेटेंट आवेदन प्रकाशन

(19) भारत

(22) आवेदन फाइल करने की तिथि : 28/02/2014

(21) आवेदन सं. 386/एमयूएमएनपी/2014 ए

(43) प्रकाशन की तिथि : 23/01/2015

(54) खोज का शीर्षक : एप्लिकेटर हेड हेंड हेल्ड एप्लिकेशन यूनिट एप्लिकेशन डिवाइस और एक सोलर थर्मल या फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल तैयार करने की विधि

(51) अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण	:B05C17/005, H01L 31/0525	(71) आवेदक का नाम : 1) सीका टेक्नोलॉजी एजी
(31) प्राथमिकता दस्तावेज सं	:11179586.0	आवेदक का पता : जुगरस्ट्रेस 50 सीएच 6340 बार स्विट्जरलैंड
(32) प्राथमिकता तिथि	:31/08/2011	(72) खोजकर्ता का नाम :
(33) प्राथमिकता देश का नाम	:ईपीओ	1) बक मैनुअल
(86) अंतरराष्ट्रीय आवेदन सं. फाइल करने की तिथि	:PCT/EP2012/066854 :30/08/2012	
(87) अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन सं	:WO 2013/030272	
(61) आवेदन सं. में जोड़ने का पेटेंट फाइल करने की तिथि	:लागू नहीं :लागू नहीं	
(62) आवेदन सं. में विभाजन संबंधी फाइल करने की तिथि	:लागू नहीं :लागू नहीं	

(57) सारांश :

एक विस्तारित रेसेस में एक पेस्टी एधेसिव या सीलेंट का प्रयोग करने के लिए एक डिस्चार्ज निडिल (एन) के साथ फिट किए गए एक पेस्ट डिस्चार्ज डिवाइस (पी) पर लगाने के लिए एप्लिकेटर हेड (10) जहां एप्लिकेटर हेड (10) में एक ऐसी चौड़ाई वाला एक फ्लैट सॉलिड स्लाइडिंग सर्फेस (11ए) होता है जो भरे जाने वाले रेसेस की चौड़ाई से अधिक होता है जिसमें डिस्चार्ज निडिल (एन) के लिए अनुकूलित एक डिस्चार्ज ओपनिंग (11बी) दिया गया है और जो एक फेल्ड फोम या टेक्सटाइल मैटिरियल (15) के साथ संरेखित है।

पृष्ठों की सं.: 19 दावों की सं.: 15